

群聯電子 2024 年第一季 合併財報

與 2024 年 4 月份營收 公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)^{註1} 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)^{註1-2} 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

2024 年第一季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 165.26 億元，較前季增加 4.9%，較去年同期增加 64.0%。
- 本季合併毛利率為 33.9%，較前季減少 2.1 個百分點，較去年同期增加 2.1 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 12.52 億元，較前季減少 18.8%，較去年同期增加 49.3%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 24.20 億元，每股盈餘為新台幣 12.02 元。

合併營業收入

本公司 2024 年第一季之合併營業收入淨額為新台幣 165.26 億元，較前季增加 4.9%，較去年同期增加 64.0%。

合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 56.07 億元，較前季減少 1.2%，較去年同期增加 75.1%。本季合併毛利率為 33.9%，較前季減少 2.1 個百分點，較去年同期增加 2.1 個百分點。

合併營業費用

本季營業費用為新台幣 43.55 億元(佔營業收入 26.4%)，前一季營業費用為新台幣 41.32 億元(佔營業收入 26.2%)，去年同期營業費用為新台幣 23.64 億元(佔營業收入 23.5%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 35.36 億元(佔營業收入 21.4%)，高於前一季之新台幣 34.26 億元(佔營業收入 21.8%)，高於去年同期之新台幣 20 億元(佔營業收入 19.8%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 4.09 億元(佔營業收入 2.5%)，高於前一季之新台幣 3.91 億元(佔營業收入 2.5%)，高於去年同期之新台幣 2.62 億元(佔營業收入 2.6%)。
- ◆ 管理費用新台幣 4.49 億元(佔營業收入 2.7%)，高於前一季之新台幣 3.54 億元(佔營業收入 2.3%)，高於去年同期之新台幣 1.78 億元(佔營業收入 1.8%)。

合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 12.52 億元，較前季減少 18.8%，較去年同期增加 49.3%。本季營業利益率為 7.6%，低於前一季之 9.8%；亦低於去年同期之 8.3%。

合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 15.83 億元，佔營業收入 9.6%。主要係綜合認列採權益法投資利益、外幣兌換利益及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產損益之結果。本季所得稅費用為新台幣 4.14 億元。

合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 24.20 億元，較前季增加 16.1%，較去年同期增加 899.5%。本季淨利率為 14.6%，高於前一季之 13.2%；高於去年同期之 2.4%；每股盈餘為新台幣 12.02 元，高於前一季之 10.39 元；高於去年同期之 1.26 元。

合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 152.62 億元，佔總資產的 20.1%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 152.01 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 106.62 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 99.17 億元，平均應收帳款週轉天數 54 日（以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎），低於前季之 64 日；亦低於去年同期之 60 日。

合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 301.58 億元，平均存貨週轉天數 228 日（以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎），低於前季之 255 日；亦低於去年同期之 277 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

2024 年 4 月份營收與出貨

4 月份合併營收為新台幣 51.56 億元，較去年同期成長達 53% (YoY)，為歷史同期次高；年度累計至 4 月份營收達新台幣 216.82 億元，與去年同期相較成長達 61% (YoY)，也創歷史同期次高。此外，年度累計至 4 月份的儲存位元數總出貨量 (Total Bit Shipment) 年增率也達 63%，刷新歷史同期新高。

市場近況摘要

NAND 原廠自 2024 年第一季開始已恢復正常獲利，因此目前 NAND 的市場價格如果趨於穩定，對整體 NAND 產業的供需將是比較健康的；反之，如果 NAND 市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的 NAND 儲存容量，而造成泡沫化（Bubble）。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯 2024 年第一季（1Q24）的營收創歷史同期次高，主要是因為群聯長期耕耘的 Design-in 市場（例如 Embedded ODM、伺服器應用等）均有顯著的斬獲；再者，若不考慮庫存備抵回轉以及庫藏股轉讓員工費用等影響，1Q24 與 4Q23 的原始毛利率其實是相近的，代表群聯在 Design-in 的布局，的確有助公司整體的長期獲利穩定度。

潘健成接著說明，因為 NAND 原廠在短期內推升市場價格，的確對消費型的 NAND 儲存需求有所影響；然而群聯廣泛的布局 NAND 儲存應用，包含工控系統、電競主機、車載應用、企業級 SSD、以及近期擴大推廣的群聯獨家專利 AI 方案『[aiDAPTIV+](#)』等各種 Design-in 依舊持續如火如荼的進行中，均有效的提升群聯在各種『非消費型』應用的市占率及貢獻度，進而穩定群聯未來長期的整體營收與獲利。

【補充資訊】
非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)
財務資訊調節表

新台幣/百萬元		2024年第一季	2023年第四季	2023年第一季	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	1,252	1,541	838	(18.8%)	49.3%
	營利率(%)	7.57%	9.79%	8.32%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	1,271	37	74		
Non-TIFRS	營業利益	2,523	1,578	912	59.9%	176.6%
	營利率(%)	15.27%	10.02%	9.05%		

TIFRS	稅後淨利	2,420	2,084	242	16.1%	899.5%
	淨利率(%)	14.64%	13.23%	2.40%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	12.02	10.39	1.26		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	1,271	37	74		
	所得稅影響數	(182)	28	(11)		
Non-TIFRS	稅後淨利	3,509	2,149	305	63.3%	1,050.5%
	淨利率(%)	21.23%	13.65%	3.03%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	17.43	10.71	1.59		

註1：請注意：本表所提供，非以金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)製作之補充財務資訊(簡稱「補充資訊」，為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告之補充而非替代資訊，補充資訊之調節項目為股份基礎給付酬勞成本及所得稅影響數等。最終實際盈餘分配將依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)製作之財務報告為準。

註2：若有數值不等，係因計算取位四捨五入造成。

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70% 以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70% 營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制晶片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。